

平成28年度研究課題・予算一覧表

種別	研究者名	研究課題	研究費内訳		合計
共同研究	鈴木 浩文 岡田 睦 (工学部機械工学科研究員) 町田 一道 (工学部機械工学科客員教授) 岡田 浩一 (日進工具(株)工場長)	歯科インプラント用チタン合金の高精度・微細加工技術の開発	消耗品費	340,000	990,000
			研究旅費	100,000	
			旅費(海外)	300,000	
			その他の修繕費	110,000	
			会費	140,000	
共同研究	竹内 芳美 荒木 大輔 (カツラヤマテクノロジー(株)技術員) 香西 達弘 (カツラヤマテクノロジー(株)技術員)	3Dプリンタ臓器造形モデルの透明化用磨きシステムの開発	用品費	130,000	990,000
			消耗品費	100,000	
			研究旅費	50,000	
			旅費(海外)	350,000	
			支払手数料	200,000	
			会費	160,000	
共同研究	高橋 誠 鈴木 浩文 梶谷 尚史 (山寿セラミックス(株)研究員(LN担当))	アップコンバージョン利用基板埋め込み型ニオブ酸リチウム発光素子の開発	消耗品費	830,000	990,000
			旅費	100,000	
			支払手数料	60,000	
共通経費			消耗品費	58,000	530,000
			支払手数料	406,000	
			食事費	66,000	
合計					3,500,000